

180A、30V N沟道增强型场效应管

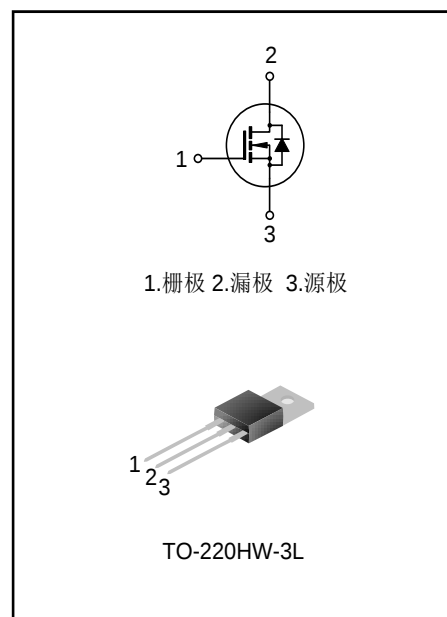
描述

SVT033R5NAT N 沟道增强型功率 MOS 场效应晶体管采用士兰的 LVMOS 工艺技术制造。先进的工艺及元胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于不间断电源及逆变器系统的电源管理领域。

特点

- ◆ 180A, 30V, $R_{DS(on)}$ (典型值) = 2.8mΩ @ $V_{GS}=10V$
- ◆ 低栅极电荷量
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVT033R5NAT	TO-220HW-3L	033R5NAT	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	参数值	单位
漏源电压	V_{DS}	30	V
栅源电压	V_{GS}	± 20	V
漏极电流	I_D	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	A
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$	
漏极脉冲电流	I_{DM}	720	A
耗散功率 ($T_C=25^{\circ}\text{C}$) - 大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	171.2	W
		1.14	W/ $^{\circ}\text{C}$
单脉冲雪崩能量 (注 1)	E_{AS}	404	mJ
工作结温范围	T_J	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参数	符号	参数值	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	0.73	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	$^{\circ}\text{C/W}$

关键特性参数(除非特殊说明, $T_J=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}$, $I_D=250\mu\text{A}$	30	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=30\text{V}$, $V_{GS}=0\text{V}$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20\text{V}$, $V_{DS}=0\text{V}$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}$, $I_D=250\mu\text{A}$	1	--	3	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}$, $I_D=50\text{A}$	--	2.8	3.5	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=40\text{A}$	--	5	6.5	$\text{m}\Omega$
栅极电阻	R_G	$f=1\text{MHz}$	--	2.8	--	Ω
输入电容	C_{iss}	$f=1\text{MHz}$, $V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}=15\text{V}$	--	5412	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	1011	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	642	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=20\text{V}$, $V_{GS}=10\text{V}$, $R_G=6\Omega$, $I_D=50\text{A}$ (注 2,3)	--	12	--	ns
开启上升时间	t_r		--	77	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	309	--	
关断下降时间	t_f		--	194	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DD}=24\text{V}$, $V_{GS}=10\text{V}$, $I_D=50\text{A}$ (注 2,3)	--	114	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	15	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	25	--	

源-漏二极管特性参数

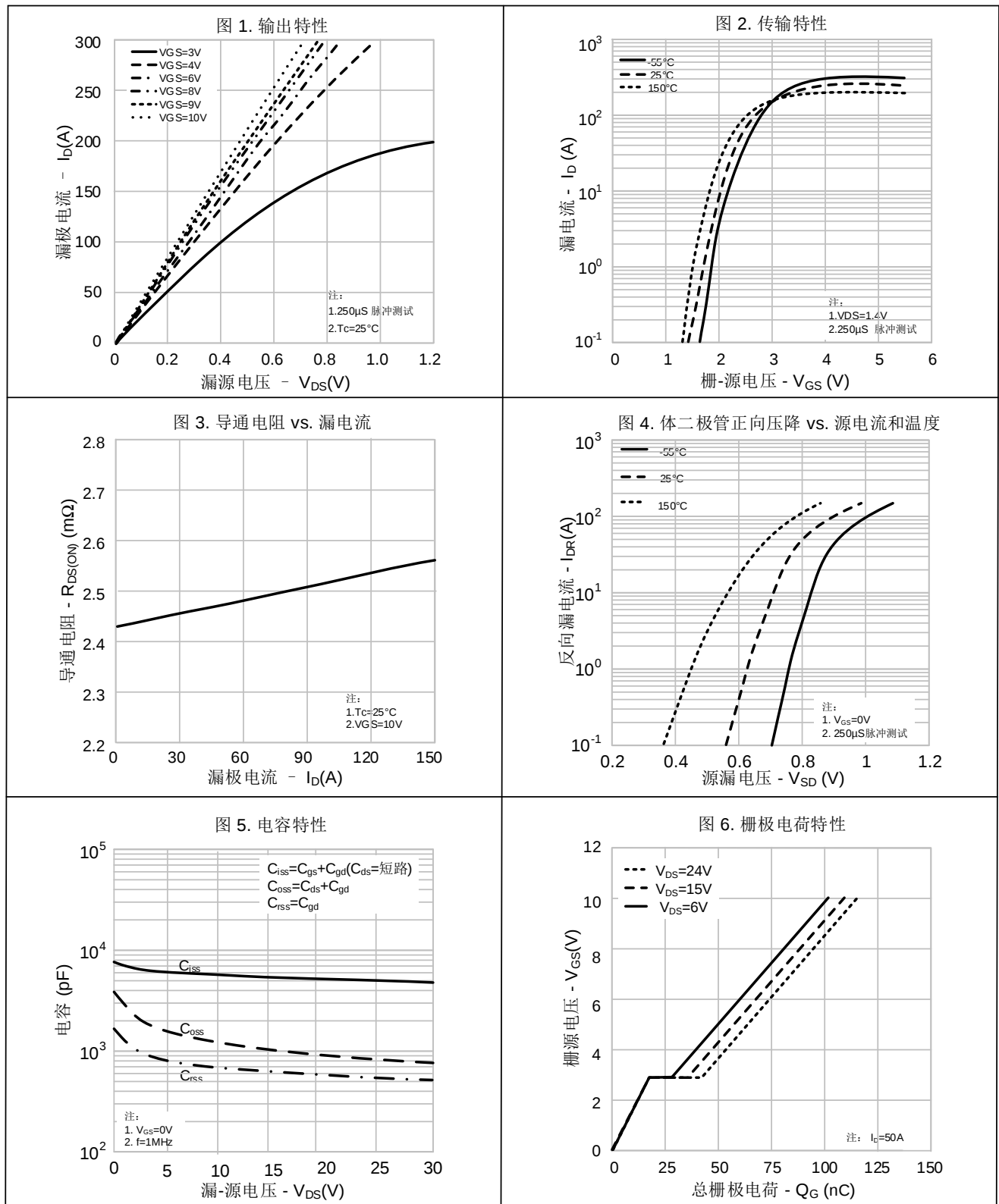
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	180	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	720	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=150A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=25A, V_{GS}=0V,$ $dI_F/dt=100A/\mu s$ (注 2)	--	52	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	0.04	--	μC

注:

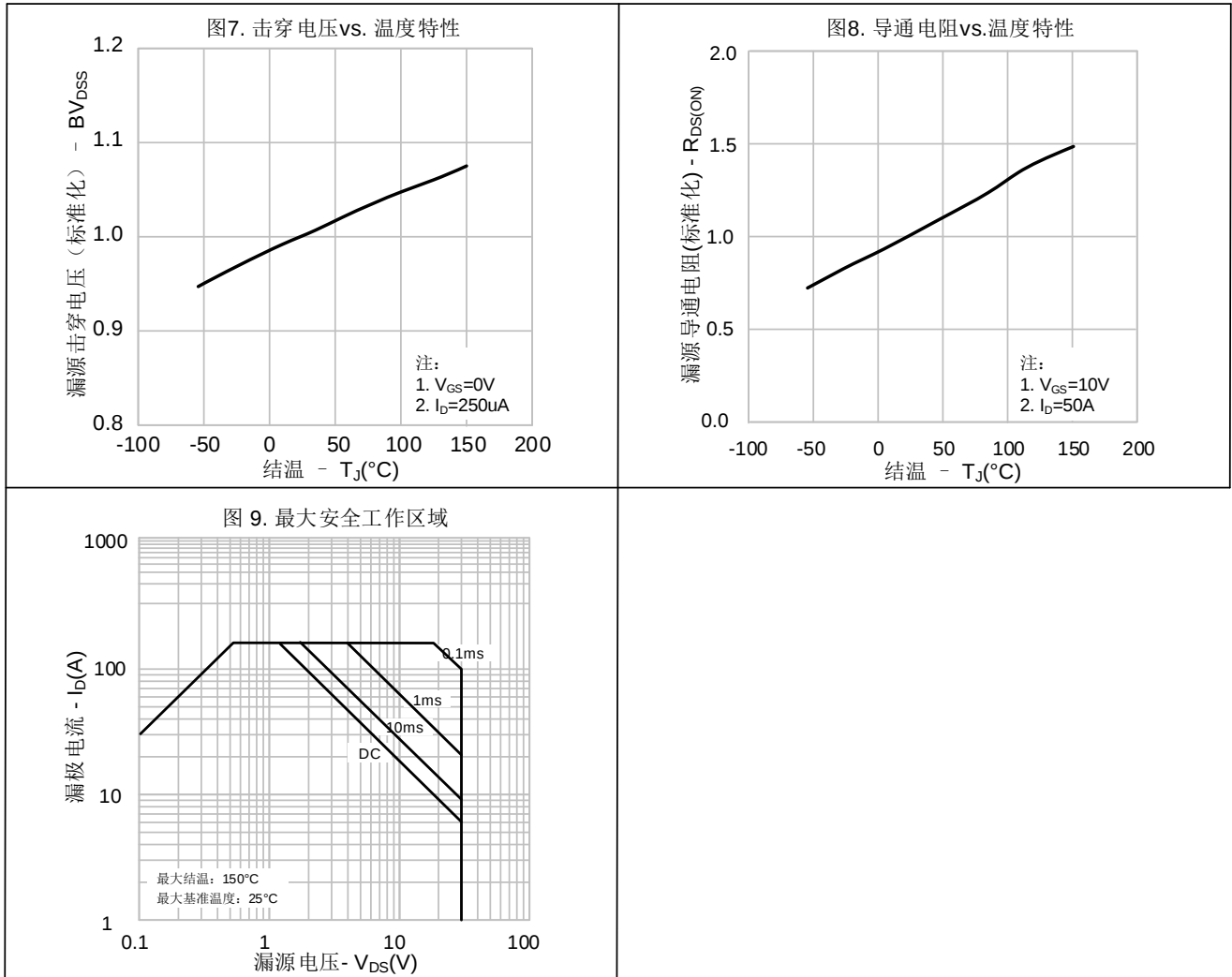
1. $L=0.5mH$, $V_{DD}=24V$, $R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。



典型特性曲线

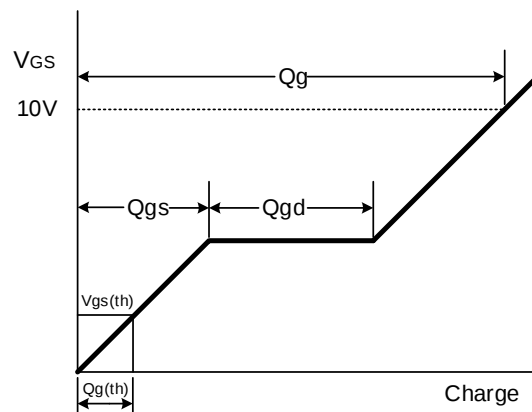
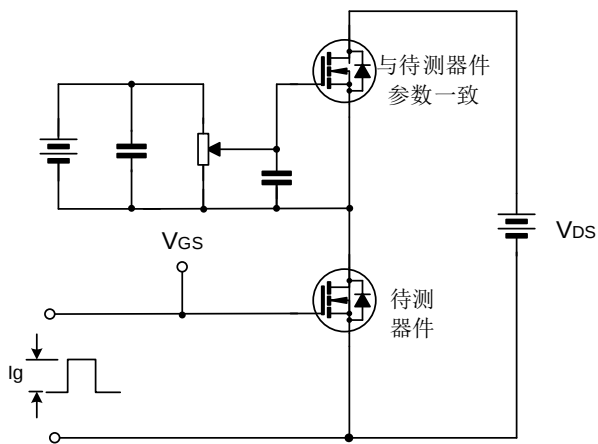


典型特性曲线(续)

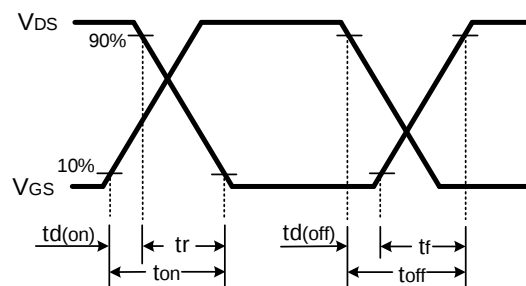
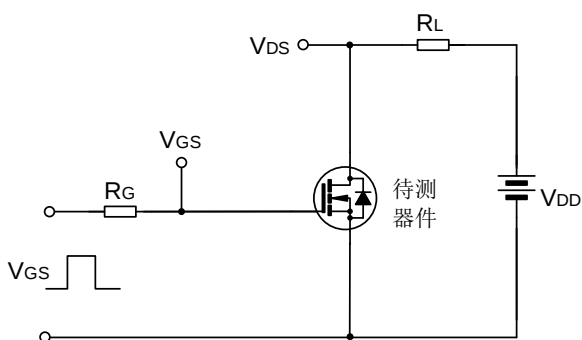


典型测试电路

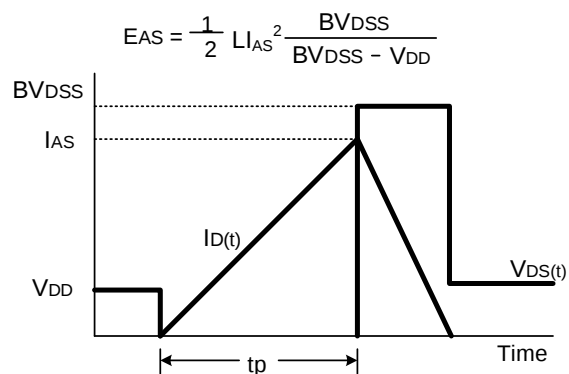
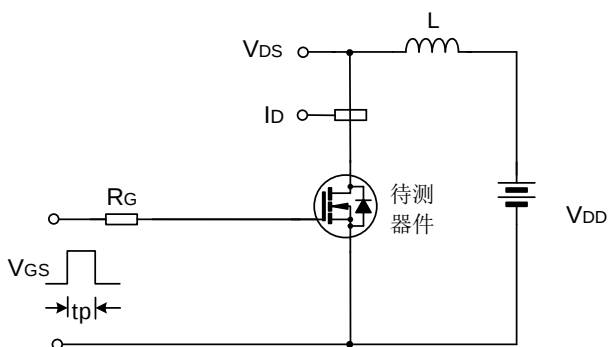
栅极电荷量测试电路及波形图



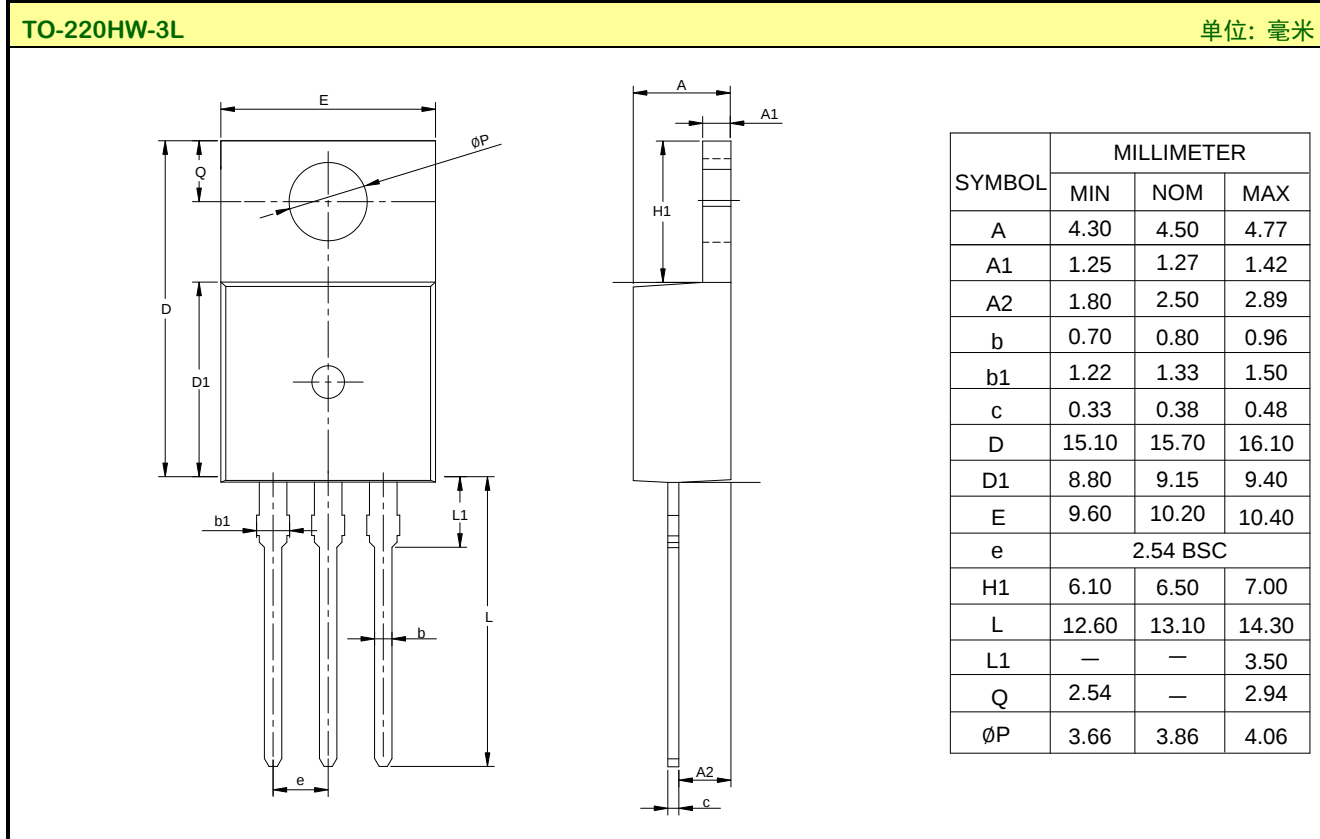
开关时间测试电路及波形图



EAS测试电路及波形图



封装外形图



重要注意事项:

- 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知。客户在下单前应获取我司最新版本资料, 并验证相关信息是否最新和完整。
- 我司产品属于消费类和/或民用类电子产品。
- 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值, 否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
- 购买产品时请认清我司商标, 如有疑问请与本公司联系。
- 转售、应用、出口时请遵守中国、美国、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!
- 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称:	SVT033R5NAT	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.1

修改记录:

1. 模板更新(更新电气图和测试电路图, 更新曲线模板, 更新标准化后的封装外形图, 更新重要注意事项)

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布
-
-